

股票代码：000620

股票简称：盈新发展

北京铜官盈新文化旅游发展股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2026-007

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
活动参与人员	中泰证券、中信证券
时间	2026年6月5日（星期五）10:00-12:00
地点	北京
形式	通讯方式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书边冬瑞、投资者关系管理周文
交流内容及具体问答记录	<p>问题 1：长兴半导体到底是封测厂还是模组厂？ 答复：长兴半导体聚焦于半导体存储应用产品的全链条能力建设，同时具备芯片设计（U 盘）、固件算法开发、封装测试、模组制造的全栈能力，为市场提供消费级、工规级存储芯片以及行业存储软硬件应用解决方案。</p> <p>问题 2：晶圆本身价格涨了不少，从公司的角度去判断，长兴半导体下半年的毛利率会有一些压力吗？ 答复：公司通过多重措施应对晶圆价格上涨压力，持续加大先进封装、晶圆测试及修复工艺的技术优化力度，稳步提升封装良率与测试效率，有效控制损耗，降低单位制造成本；多元化供应商策略，降低单一供应商依赖风险；生产环节除晶圆研磨切割外，均自主生产，有效压缩中间环节费用；市场价格方面，产品结构升级，进一步对冲成本压力。</p> <p>问题 3：长兴半导体是否有企业级存储产品？ 答复：公司企业级 DRAM 存储产品主要应用于服务器和数据中心，已实现量产和批量交付。</p> <p>问题 4：长兴半导体客户是否有云服务厂商？ 答复：公司企业级业务正处于加速扩张阶段，考虑到云服务厂商对供应商的技术实力、产品可靠性、交付能力、服务质量等要求极高，且测试认证周期较长，具体情况请以公司信息披露为准。</p>
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
活动过程中所使用的演示文稿、提供的文档等附件（如有，可作为附件）	无